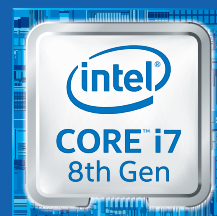


第8世代Core™搭載(最大6コア12スレッド)。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き480mm

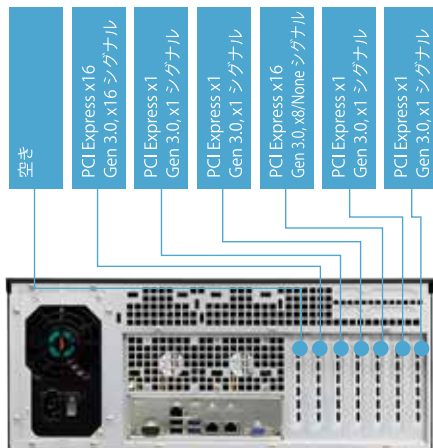
# IPC-C370CGL-R4(V)



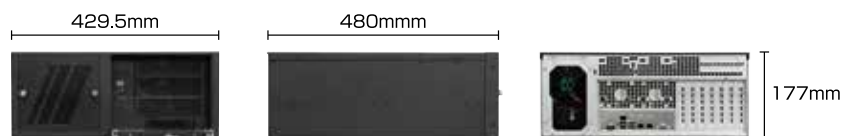
- 第8世代インテル® Core™プロセッサ・ファミリー搭載
- シングルプロセッサながら、最大6コア (12スレッド)
- 最大64GBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボード搭載可能(GPU対応モデル)
- USB3.1ポート(Aタイプ×1、Cタイプ×1)を装備
- オプションユニットの追加で、ミドルタワーとしても設置可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



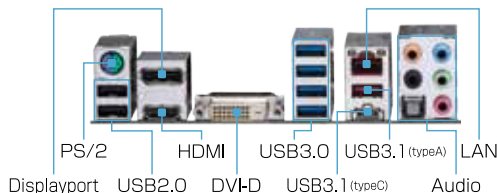
## ■ 拡張スロット構成



## ■ 外観寸法図



## ■ I/O ポート構成



## ■ 製品仕様

モデル		通常モデル IPC-C370CGL-R4	GPU対応モデル(V) IPC-C370CGL-R4V
プロセッサ	種類	第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー	
	搭載数	1	
チップセット		インテル® Z370 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz/2400MHz	
	最大容量	64GB	
	スロット数	4	
ストレージ	5インチベイ	3	
	3.5インチベイ	内部1(空き0) ※標準: ストレージ×1で使用	
	SATAコネクタ数	6(空き5) (SATA 3.0) ※標準: ストレージ×1で使用	
グラフィックス		インテル® UHD グラフィックス 630 ※インテル社のCPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なることがあります	
I/O	PS/2	1 (マウス用 / キーボード用)	
	HDMI	1	
	DisplayPort	1	
	DVI-D	1	
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)	
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 1 (USB3.1, Aタイプ), 1 (USB3.1, Cタイプ), 4 (USB3.0), 2 (USB2.0)	
	LAN	1 (GbE)	
拡張スロット		SLOT_7 : None SLOT_6 : PCI-Express x16 (x16シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_5 : PCI-Express x1 (x1シグナル, Gen 3.0, PCH側) SLOT_4 : PCI-Express x1 (x1シグナル, Gen 3.0, PCH側) SLOT_3 : PCI-Express 3.0 x16 (x8シグナル, Gen 3.0, CPU側) ※Slot_4でx16シグナルで使用時、Slot_1は使用不可 SLOT_2 : PCI-Express x1 (x1シグナル, Gen 3.0, PCH側) SLOT_1 : PCI-Express x4 (x4シグナル, Gen 3.0, PCH側)	
外形寸法		4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量		約18kg	
電源		ニブロン電源 400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量)	ニブロン電源 822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10℃~35℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10℃~55℃	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL : 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
2018年7月2日現在の内容です。